

**JBC**

The Soldering Co.

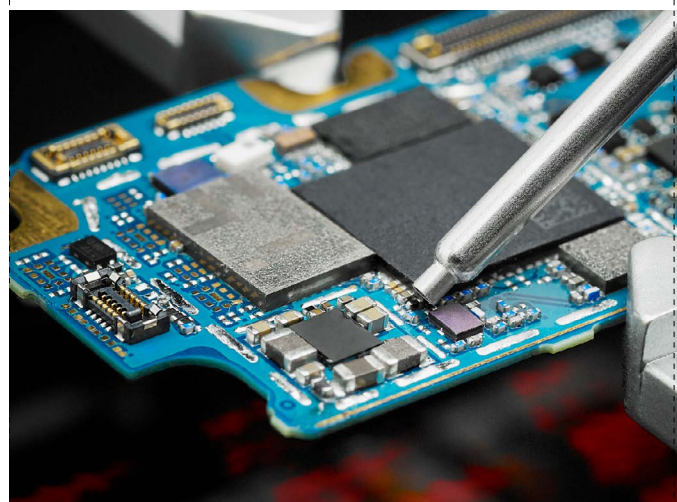
**高精密返修方案**

完整工具系列

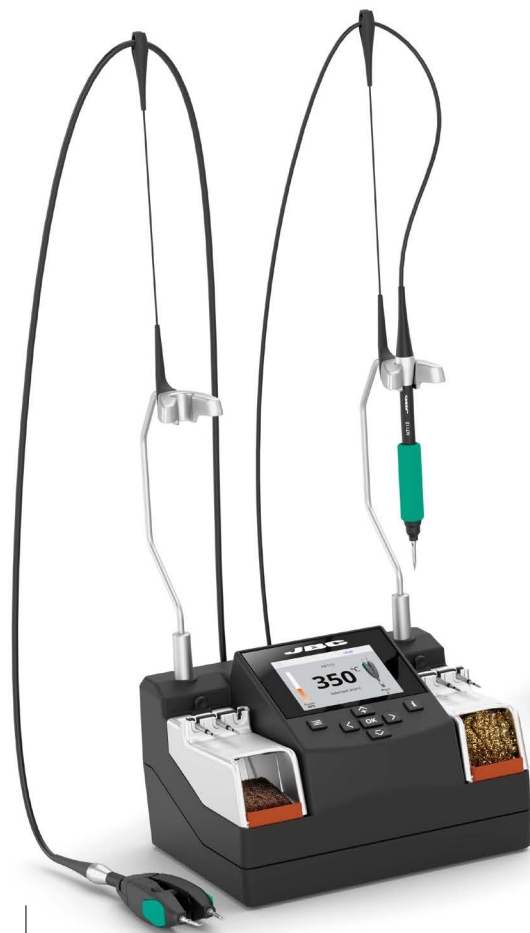
## 完整工具系列 高精度返修

电子市场趋向小型化，元器件的尺寸越来越小。

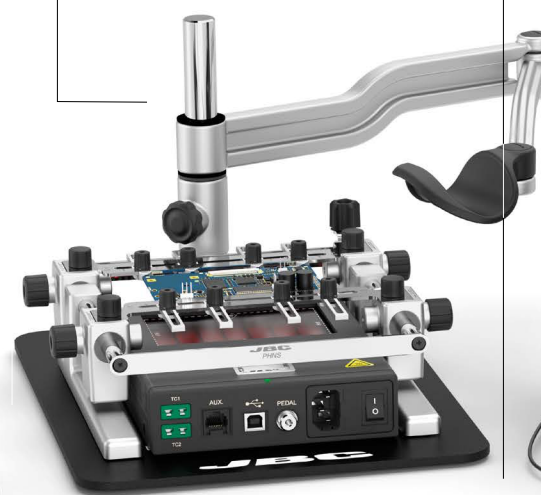
- ▶ 专为返修小型 SMD 表面贴装器件（如 01005）而设计的高精密返修方案，紧跟全球纳米解决方案的发展趋势。
- ▶ 其完整的工具系列可以实现高精度和高掌控率的操作，即使配合放大镜使用，也能快速高效地完成工作。
- ▶ 高精度返修方案中的所有创新产品均具备 JBC 智能热管理功能以及睡眠模式和休眠模式。



**RHN**  
铰链式手臂支撑架，带有适用于 PHNEK 预热台套组的底座。这是精密作业时不可或缺的工具，可在非常靠近工作区域的地方提供支撑点，以确保脉冲频率的稳定性。



**NASE**  
双工具纳米返修焊台  
非常适合用于具有高精度要求的 SMT 焊接和返修作业。可同时搭配 NT115 纳米手柄和 AN115 可调节式纳米镊夹使用。从焊嘴到手柄的距离很短，即使与放大镜搭配使用，也可实现高掌控率的操作。



**PHNEK**  
预热台套组  
非常适合用于返修小型 PCBA，比如常用于智能手机的电路板。其加热区域为 108 x 70 mm / 4.25 x 2.75 in，并配有两个 TC 接口。

PHNE 预热台的菜单导航设计直观简洁，操作轻松便捷，能够实现 PCBA 精准温控，可确保不损坏任何元器件。

**DPM**  
手工点锡器  
点锡器设计符合人体工学，非常适合用于返修 SMT 表面贴装器件。DPM 与各种规格的点锡针和点锡嘴兼容，可实现超高的点锡精度。



**CDN**  
高精度焊台  
专为微件焊接应用中的各种高精度作业而设计，可在与显微镜搭配时实现高掌控率的操作。随附 NT115 纳米手柄。



**JNA**  
高精度热风台  
JBC JNA 热风台可用于返修、放置和移除 SMD 表面贴装器件，并可确保不影响周围的元器件，是目前少有的此类热风台，非常适合在间距非常小的区域上处理元器件。

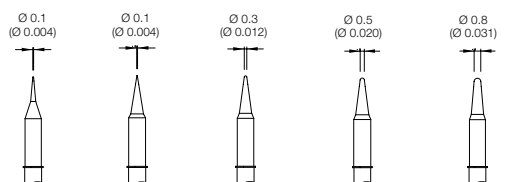
JBC 专有系统能够以超高的精度调节温度和气流，防止意外移动相邻元器件。



# 纳米工具专用烙铁头

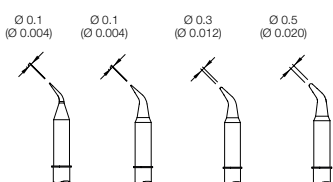
## C115 烙铁头系列

### 圆锥型



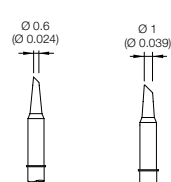
C115126 C115101 C115103 C115106 C115107

### 圆锥弯型



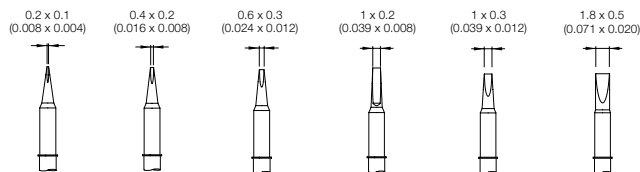
C115124 C115118 C115105 C115110

### 斜面型



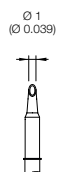
C115109 C115127

### 齿型



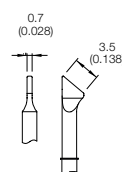
C115116 C115117 C115108 C115125 C115113 C115114

### 勺型



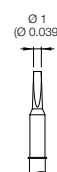
C115128

### 铲型



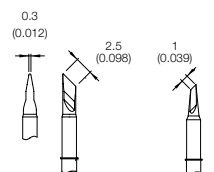
C115111

### 除胶烙铁头



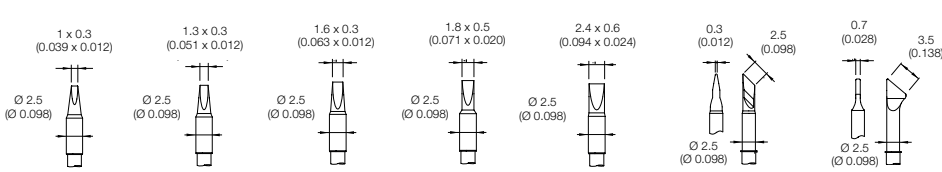
C115115

### 刀型



C115112 C115120

### 高热性能



C115213 C115221 C115222 C115214 C115223 C115212 C115211

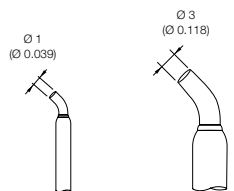
## J125 和 J325 烙铁头系列

### 直型



J125010 J325010

### 弯型



J125410 J325410

mm  
(in)

## DPM 点锡头配件



### NDKS

#### 钢制点锡针套装

此套装包括多种规格的点锡针，覆盖从 18 号到 30 号的尺寸范围，适用于 2、3、4、5 和 6 型点锡膏。



### NDKP

#### 锥型点锡嘴套装

此套装包括多种规格的锥型点锡嘴，适用于 2、3、4 和 5 型点锡膏。

